

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于第 1,000 台集成电路质量控制设备出机的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 近日，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第1,000台集成电路质量控制设备出机，交付国内某知名集成电路制造商。
- 本次设备出机是按照已签署订单交付设备，已对价格等内容做出了明确约定，签署双方也均有履约能力，但在订单履行的过程中如果遇到市场、政策等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在无法履行的风险，公司将积极做好相关应对措施，全力保障订单的正常履行。

一、本次设备出机情况及对公司影响

近日，公司第 1,000 台集成电路质量控制设备出机，交付国内某知名集成电路制造商。公司自成立十年以来，通过持续创新和经营积累，集成电路质量控制设备累计出货达到 1,000 台，标志着公司在核心技术、产品覆盖深度与广度、客户资源等方面的竞争优势得以进一步体现。

公司始终坚持自主创新，持续地为集成电路行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和服务的全流程良率管理解决方案。自 2016 年推出首台无图形晶圆缺陷检测设备以来，到如今第 1,000 台集成电路质量控制设备出机，公司持

续打破国外巨头垄断，在多项关键核心技术上达到国际先进水平，形成了集成电路制造过程中关键工艺环节所需的主要种类设备产品组合，能够为不同类型的集成电路客户提供全面覆盖的检测和量测设备供应保障，支持客户量产工艺需求和未来工艺研发需求。凭借强大的技术创新能力、优异的产品品质以及出色的售后服务，公司积累了优质的客户资源和良好的品牌知名度，并与客户建立了良好合作关系，从而保证公司订单和市场份额随着客户的发展而持续、稳定地增长。

未来，公司将继续坚持核心技术的自主创新，紧跟行业发展前沿趋势和客户需求，持续推进新产品以及现有产品向更前沿工艺的研发和产业化，不断优化运营管理及客户服务保障体系，进一步提高产品市场表现及核心竞争力。

二、相关风险提示

本次设备出机是按照已签署订单交付设备，已对价格等内容做出了明确约定，签署双方也均有履约能力，但在订单履行的过程中如果遇到市场、政策等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在无法履行的风险，公司将积极做好相关应对措施，全力保障订单的正常履行。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024年12月19日